

第36回 電子デバイス実装研究委員会

日時：2021年11月30日(火) 13:00～17:10
オンライン開催

プログラム

12:45～受付開始

司会 岩田 剛治 (大阪大学)

13:00～13:10 委員会議事

13:10～13:50 『材料の計測・評価の自律化』(40分)

.....○小野 寛太 (大阪大学)

13:50～14:00 休憩

14:00～14:40 『複合パワーサイクル試験による製品の弱点短時間検出』(40分)

.....○石津 勝之、西川 弘晃 ((株)村田製作所)

14:40～14:50 休憩

14:50～15:30 『RoHS規制の最後課題となるダイボンド実装技術と次世代焼結接合技術』(40分)

.....○上島 稔 ((株)ダイセル)

15:30～15:40 休憩

司会 山部 光治 ((株)東芝)

15:40～16:20 『はんだ接合部におけるサーモマイグレーション』(40分)

.....○大矢 怜史 ((株)クオルテック)

16:20～16:30 休憩

16:30～17:10 『無電解めっき技術とエレクトロニクス実用例』(40分)

.....○希代 誠 (メルテックス(株))

() 内時間は、質疑応答時間を含む

※プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

※本研究委員会の資料を無断で転載、引用することを禁止します。

一般社団法人スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会